

UNCONTROLLED DOCUMENT

PART NUMBER
SSI-LXH312HGW-150

REV.

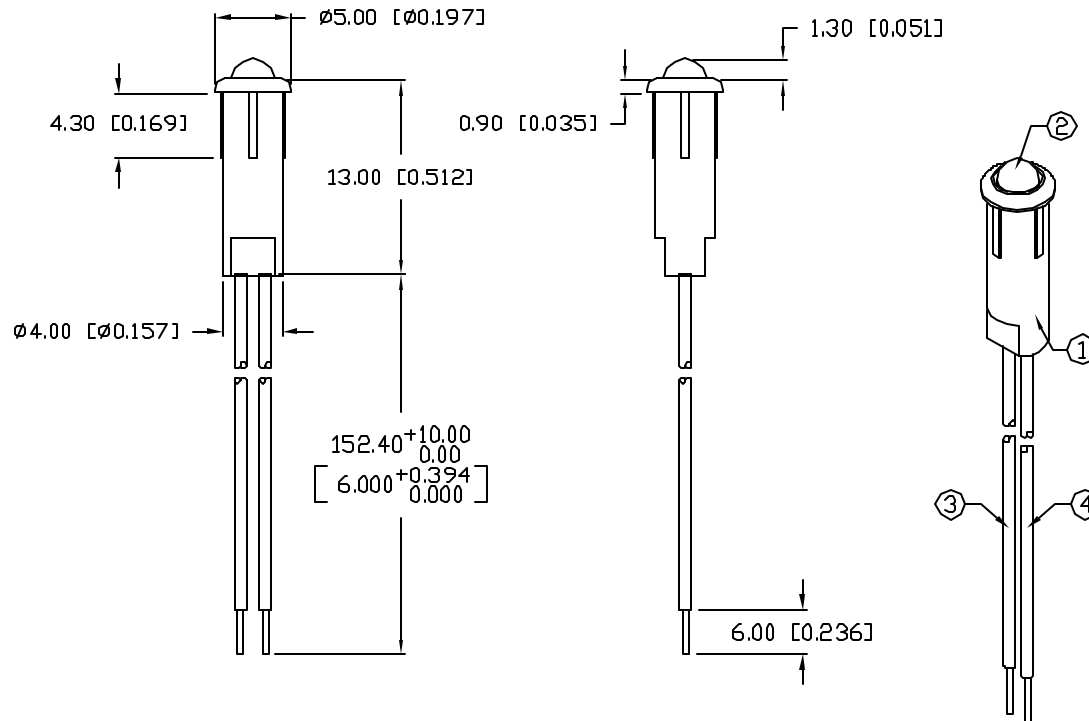
A

REV. E.C.N. NUMBER AND REVISION COMMENTS

DATE

A E.C.N. #10BRDR. & REDRAWN.

7.9.01



NOTES:

1. SSH-LXH3121 HOLDER, BLACK NYLON 94-V.
2. SSL-LX3044HGW LED, LEADS CUT TO 5mm.
3. RED ANODE LEAD: LXP-WST26RDT0C, RED INSULATED LEAD, 26 AWG, CUT 158mm LONG, STRIP 3.0mm & 6mm.
4. GREEN ANODE LEAD: LXP-WST26BLT0C, BLACK INSULATED LEAD, 26 AWG, CUT 158mm LONG, STRIP 3.0mm & 6mm.
5. MOUNTING HOLE: $\varnothing 0.170'' - \varnothing 0.174''$

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_A = 25^\circ\text{C}$ $I_f = 20\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
PEAK WAVELENGTH		700 (RED)		nm	
		565 (GREEN)		nm	
FORWARD VOLTAGE (R/G)		2.0/2.2	2.5/2.6	V_f	
REVERSE VOLTAGE	5.0			V_r	$I_r = 100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY (R/G)		4/8		mcd	$I_f = 20\text{mA}$
VIEWING ANGLE		60		2x theta	
EMITTED COLOR:	RED/GREEN				
EPOXY LENS FINISH:	MILKY WHITE DIFFUSED				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C PER CHIP

PARAMETER	COLORS	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*		150	mA
STEADY CURRENT	(R/G)	30/25	mA
POWER DISSIPATION		105	mW
DERATE FROM 25°C		-1.2	mW/ $^\circ\text{C}$
OPERATING, STORAGE TEMP.		-40 TO +85	$^\circ\text{C}$
SOLDERING TEMP.		+260	$^\circ\text{C}$
2.0mm FROM BODY			3 SEC. MAX

* $t < 10\mu\text{s}$

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030), MIN=+0.00/-0.00, MAX=+0.00/-0.00

REV.

PART NUMBER

A

SSI-LXH312HGW-150

T-3mm LED BLACK PANEL INDICATOR WITH 6" WIRE LEADS,
BICOLOR 700nm RED/565nm GREEN LED,
MILKY WHITE DIFFUSED LENS.

CONFIDENTIAL INFORMATION

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

RELIABILITY NOTE

OUR MANY YEARS OF EXPERIENCE DATA ACCUMULATION INDICATE THAT SOLDER HEAT IS A MAJOR CAUSE OF EARLY AND FUTURE FAILURE. PLEASE PAY ATTENTION TO YOUR SOLDERING PROCESS.



290 E. HELEN ROAD
PALATINE, IL 60067-6976
PHONE: +1.847.359.2790
US WEB: www.lumex.com
TW WEB: www.lumex.com.tw

DRAWN BY:

GT

CHECKED BY:

APPROVED BY:

DATE: 8.8.97

PAGE: 1 OF 1

SCALE: N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9